



2024 第 8 屆上海國際發明創新展覽會

我們誠摯地邀請您參與由上海發明協會主辦的「2024 上海國際發明創新展覽會」，這場匯聚全球頂尖創新發明的盛會將於 6 月 12 日至 6 月 14 日，在上海世博展覽館舉辦，為期三天的展覽、競賽及頒獎儀式，這是一個提供企業創新的全球展示的絕佳平台。

WHY 上海國際發明創新展覽會

拓展全球市場：與來自亞洲及歐美的企業領袖共同參與，拓展業務至全球市場，掌握跨國合作商機。這是您尋找新客戶、開拓國際市場的絕佳機會，能夠建立長期穩定的全球業務夥伴關係。

技術交流與專業評估：與來自全球的同行進行技術交流，獲得專業評估，為您的創新提供更多可能性。這不僅是分享經驗的機會，還可以深入瞭解最新科技趨勢，推動您的研發和創新。

產品展示與品牌提升：在活動中展示企業、研究機構與學術單位的最新發明創新，提升品牌知名度，吸引更多目光。這是提升企業形象、展示創新實力的難得機會，將使您的品牌在眾多企業中脫穎而出。

商業合作機會：在展覽期間，與業界領袖、投資者及潛在合作夥伴面對面交流，開啟新的商業合作機會，促進企業成長。這是建立合作夥伴關係、獲得資金支持的理想場所，有助於推動您的產品和技術實現商業化。

世界發明智慧財產聯盟總會與台灣發明商品促進協會，誠摯地邀請您參與這個獨特的全球發明盛事。讓您的企業蓬勃發展，成為全球創新的引領者。期待與您在上海見證這場科技與創新的盛會！



2024 第 8 屆上海國際發明創新展覽會

主辦單位：上海發明協會

展覽日期：2024年6月12日~6月14日

展覽地點：上海世博展覽館

參展費用：18,000/件，包含5位發明人報名費、展位費、桌椅及評比費。

選購品項：3,000/件，海報設計及印刷。

託展費用：10,000元/件，包含現場布置、解說及作品運送。

早鳥加碼：2024年3月31日前報名，贈送一則電子新聞曝光。(由TIPPA
挑選最佳曝光之電子媒體，視參賽作品之屬性而定。)

【 WIIPA及TIPPA 配合之電子媒體 】

Google新聞、台灣產經新聞網、台灣新聞聯播網、
Yam蕃新聞、NEWSBUFFET、數位之牆、match生活網



報名資訊：台灣發明商品促進協會 (TIPPA)

報名日期：2024年5月10日截止

繳費日期：2024年5月17日截止，逾期取消參賽資格

協會地址：台北市松山區八德路二段400號7F (添盛大樓)

連絡電話：02-8772-3898

電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

網 址：www.tippa.org.tw

匯款帳號：戶名：台灣發明商品促進協會

銀行：元大銀行 營業部

帳號：00108253826215